- (19) Japan Patent Office (JP)
- (12) Publication of Utility Model Application (U)
- (11) Japanese Utility Model Unexamined Publication No. 1983-166070
- (43) Date of Publication of Application: November 5, 1983
- (51) Int. Cl.³:

H05K 3/28

1/02

3/24

- (21) Application Number S57-63586
- (22) Application Date: April 30, 1982
- (71) Applicant: Shinnippon Denki Corporation

1-8-17, Umeda, Kita-ku, Osaka-shi

(72) Deviser: AKAZAGI SHINICHI

c/o Shinnippon Denki Corporation

1-8-17, Umeda, Kita-ku, Osaka-shi

(54) [Title of the Invention]

PRINTED WIRING BOARD

[Claim 1]

A printed wiring board, wherein in resist applied between conductors for soldering and fixing a passive element part, a small hole-like adhesive application point reaching a board is provided to pass through a resist layer corresponding to the mounting position of the part.

[Brief Description of the Drawings]

Fig. 1 is a front section showing that a part is mounted on a printed wiring board according to the prior art; Fig. 2 is a front section showing a drop of an adhesive according to the prior art; Fig. 3 is a front section showing that a part is mounted on a printed wiring board in an embodiment of the invention; and Fig. 4 is a front section showing the drop state of an adhesive in the present invention.

In the drawings, the reference numerals designate the followings.

1: board 2: conductor 3: resist 4: part 5: adhesive 7: application point 8: small hole

⑩ 公開実用新案公報 (U)

昭58—166070

DInt. Cl.3. H 05 K

識別記号

庁内整理番号

昭和58年(1983)11月5日 砂公開

未請求

3/28 1/02 3/34

7216-5F 6465-5F 6810-5F

(全 1 頁)

匈プリント配線板

願 昭57-63586

②実 包出

昭57(1982)4月30日 願

70考 者 赤崎真一.

砂実用新薬登録請求の範囲

受動素子部品を半田付固定するための導体間に 途布されるレジスト中に、前記部品の取り付け位 置に対応し、基板に達する小孔状の接着剤塗布ポ イントをレジスト層を貫通して設けてなるプリン 卜配線板。

図面の簡単な説明

第1図は従来の部品をプリント配線板に取りつ

大阪市北区梅田1丁目8番17号

新日本電気株式会社内

審査請求

新日本電気株式会社 砂出 願 人 大阪市北区梅田1丁目8番17号

けた正断面図、第2図は従来の接着剤の滴下を示 す正断面図、第3図は本考案の実施例における部 品をプリント配線板に取りつけたときの正断面図、 第4図は本考案における接着剤の滴下状況を示す 正断面図である。

なお、図面に記載の記号は下記のものを示す。 1 …基板、2 …導体、3 …レジスト、4 …部品、 5…接着剤、7…塗布ポイント、 B…小孔。

